19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公告

⑫特 許 公 報(B2)

昭63 - 27707

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷❸公告 昭和63年(1988)6月3日

21/30 H 01 L

G C A 3 0 1

V - 7204 - 2H P - 7376 - 5F

発明の数 1 (全5頁)

69発明の名称

光透過性に優れたフォトマスク用防塵カバー

前置審査に係属中

②特 願 昭58-189892

63公 開 昭60-83032

22出 願 昭58(1983)10月13日 ❷昭60(1985)5月11日

79発 明 者 福 光 保 典

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号 旭化成工業株

式会社内

砂発 明 者 徊 野 満 男 神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号 旭化成工業株

式会社内

⑪出 願 人

90参考文献

旭化成工業株式会社

大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

審査官

石井 良 和

特開 昭55-69142(JP, A)

特開 昭57-46243(JP, A)

特公 昭54-28716(JP, B2)

特公 昭56-39656(JP, B2)

1

砂特許請求の範囲

1 10μmの膜厚みに於いて、240nmから290nm の波長の光に対する平均光線透過率が90%以上で あり、かつ290nmから500nmの波長の光に対し 素系重合体からなる薄膜をフレームにシワなく固 着せしめた光透過性に優れたフォトマスク用防塵 カバー。

(1) テトラフロロエチレンの含量が37~48重量 %、ヘキサフロロプロピレンと弗化ピニリデン 10 の合計含量が52~63重量%であり、ヘキサフロ ロプロピレンと弗化ピニリデンの含量比が 23:1~1:1であるテトラフロロエチレン、 ヘキサフロロプロピレン、弗化ピニリデンの三 元共重合体。

発明の詳細な説明

(産業上の技術分野)

本発明は遠紫外線透過性に優れたフォトマスク 用防塵カバーに関する。

(従来技術と問題点)

近年の大規模集積回路の高密度は、著しいもの があり、現在では2~3μπの画線巾であるもの が、更にlμm程度の極めて細いものが要求され る様になつている。この様に画線巾が細くなるに つれ、フオトマスク上のゴミが大きな問題とな 25 ではフオトマスク用防塵カバーと呼ぶこととす

2

り、数μπの目に見えないゴミがフォトマスクの 画像上に存在しても、プロジェクション、ステツ パー等の露光装置でウエハ上のレジストに投影・ 露光する際に、画像とともにゴミが転写されてし 93.5%以上の平均光線透過率を有する下記(1)の弗 5 まう為、回路の短絡・断線が起つてしまう。この 様なゴミを防止する為、露光は全てクリーンルー ム内で行なわれているものの、作業者・装置から 発生するゴミを零とすることは不可能の為、完壁 なる対策とはなつていない。

> そこで、フオトマスク上に透明なカバーをし、 フオトマスク上の回路画像部分に直接ゴミが付着 するのを防止する方法が最近採用されてきてい る。この方法は、フオトマスクから数皿離れた位 置に透明な薄膜を設置することにより、ゴミはこ 15 の薄膜上に付着する為、フオトマスクの回路画像 をウエハ上のレジストに結像させるに際し、ゴミ は結像されないことを原理としている。この方法 によれば、クリーン度が若干悪い環境に於いて も、ゴミはこの薄膜上にしか付着せず、回路の短 20 絡・断線等による不良化が大巾に減少し、大規模 集積回路装置上非常に有用なものとなる。

この薄膜はフオトマスクから数㎜離した位置に 設置する為、通常アルミフレームに張つたものを フオトマスクに粘着させ使用しており、この発明 3

る。

かゝる防塵カバーに用いられる薄膜は、フォト マスク上の回路画像をヒズミなくウエハ上のレジ ストに結像させる為、ゴミ等異物の無いことは勿 論のこと、膜厚みの均一性が必要であり、膜厚み 5 のパラツキを極力小さくすることが必要とされ、 現在用いられているニトロセルロース防塵カバー にあつては膜内のパラツキを±2%以内としてい る。一方、薄膜のもう一つの重要な要求特性は露 光する光の透過性である。光の透過性は露光時間 10 のゴミ、汚れ、及び結晶に起因するものであり、 と関連し、薄膜の光の透過性が良好なほど露光時 間は当然短かくて済む為生産性が向上する。半導 体製造は極めて多量の為、露光時間のわずかな短 縮が極めて有用なものとなるので、薄膜の光の透 過性は1%でも高いものが望まれる。ニトロセル 15 い事が多いので、非晶性の重合体を用いることの ロース薄膜の場合には、350nmから450nmの光 に対して、膜厚みを薄くしても92%の透過率が限 度であり、薄くすることにより膜は弱くなり防塵 カバー取扱いに注意をはらわなければならない。 又、集積回路の高密度化に伴ない、画線巾が1μ 20 m程度となると、現在使われている350nmから 450nmの波長の光での露光では十分なる解像力 が得られず、より短波長の光である240nmから 290nmの遠紫外線を用いることが必要となるが、 現行のニトロセルロース薄膜では300nm以下の 25 0.865µmなりに厳密に制御して、表面の反射光と 波長域では光の透過率が急激に低下するととも に、紫外線による膜の劣化が著しく、もはや使用 することは出来ない。

(問題点解決の手段とその効果)

そこで本発明者らは、遠紫外線の透過率に優 30 のしか出来ない。 れ、かつ350~450nmの紫外線に於いてもより透 過性の優れた薄膜を開発すべく種々検討の結果、 本発明に到つた。

即ち、本発明は10µmの膜厚みに於いて、240n mから290nmの波長の光に対する平均光線透過 35 率が90%以上であり、かつ290nmから500nmの 波長の光に対し93.5%以上の平均光線透過率を有 する下記(1)の弗素系重合体からなる薄膜をフレー ムにシワなく固着せしめた光透過性に優れたフォ トマスク用防魔カパー

(1) テトラフロロエチレンの含量が37~48重量 %、ヘキサフロロプロピレンと弗化ピニリデン の合計含量が52~63重量%であり、ヘキサフロ ロプロピレンと弗化ピニリデンの含量比が

2.3:1~1:1であるテトラフロロエチレン、 ヘキサフロロプロピレン、弗化ビニリデンの三 元共重合体

を提供する。

以下、本発明を更に詳細に説明する。

フオトマスク用防塵カバーの要部をなす薄膜の 光透過性を優れたものとするには、薄膜の光に対 する散乱、反射、吸収を抑えれば良い。

散乱は、薄膜内の光線の波長程度以上の大きさ ゴミ、汚れについては重合体を沪過等の従来技術 で精製することにより取除くことが出来るもの の、結晶については、結晶性の重合体について は、急冷等の手段を講じても完全にはなくならな 方が好ましい。この点に関しては、現行のニトロ セルロースは非晶性の重合体の為優れたものであ

一方反射は、反射光量はその重合体の屈折率に 起因するものであり、屈折率が高いほど反射光量 は多くなる。現行のニトロセルロースは屈折率が 1.5程度である為、その反射光量は8%程度とな る。この反射光量を減らす為、現行のニトロセル ロース膜にあつては、膜厚みを2.85μπなり 裏面の反射光を相殺することにより反射光を減ず る方法をとつているが、この方法は膜厚みを極め て正確に制御することが必要となる為、製造が難 しく、それ故製造の比較的容易な膜厚みの薄いも

また吸収は、重合体の性質によるものであり、 現行のニトロセルロース膜にあつては、300nm 以下の波長域に大きな吸収がある為本発明の目的 には使用することが出来ない。

そこで本発明者らは、240~500nmの紫外線領 域に殆ど吸収がなく、屈折率が低く、非晶性の重 合体を開発すべく種々検討した結果、本発明のテ トラフロロエチレン、ヘキサフロロプロピレン、 弗化ピニリデンよりなる3元共重合体であつて、 40 テトラフロロエチレンの含量が37~48重量%、へ キサフロロプロピレンの弗化ビニリデンの合計含 量が52~63重量%であり、ヘキサフロロプロピレ ンと弗化ピニリデンの含量比が2.3:1~1:1 であり、10μmの膜厚みに於いて240nm~290nm

5

の波長の光に対する平均透過率が90%以上であ り、かつ290nm~500nmの波長の光に対し93.5% 以上の平均透過率を有し、屈折率が1.42以下であ る弗素系重合体(以下、本弗素系重合体と略す) を見出した。

本弗素系重合体は、230nm以下にしか殆んど 吸収がなく、また、屈折率は1.42以下と低く、融 点が観察されない非晶性の重合体である。

弗素系重合体は一般に屈折率が低く、紫外線透 通常知られているテトラフロロエチレンとヘキサ フロロプロピレンの共重合体、テトラフロロエチ レンとパーフロロアルキルピニルエーテルとの共 重合体等は結晶性の重合体の為、急冷等の方法に よつても240~290nmの遠紫外線領域において散 15 乱のない薄膜を作るのは容易ではない。これに対 して、本弗素系重合体は240~290nmの遠紫外線 領域において吸収がなく非晶性である為、通常の 方法で膜を作つても散乱による光線透過率の低下 も観測されない。

更に、本弗素系重合体は屈折率が1.42以下と低 いため、290nm~500nmの波長の光に対して、 10μmという防塵カバーの薄膜としては厚いもの にしても、その平均透過率は93.5%以上と極めて 優れたものとなる為、膜厚みの厳密な設定が不要 25 は、下記により行なつた。 で、かつ膜厚みを厚くすることにより、強度の強 い防塵カバーを提供することができる。

又、薄膜の屈折率が低いことは、防塵カバーを 装置したフオトマスクを露光装置にセツトし露光 ある。即ち、防塵カバーが装置された露光装置に あつては、フォトマスクの画像をウエハ上のレジ ストに結像させる際、この薄膜を光が透過する時 光が屈折される為、透過後の光の光路は防塵カバ ーがない場合の光路よりズレ、その結果、結像さ 35 れる位置が若干ズレるいわゆる光路差を生じる。 その値は、防塵カバーの膜厚みと屈折率により規 定されるので、本発明の屈折率1.42以下のものを 使用することにより、光路差を減少させることが い防塵カバーとすることが出来る。

以上の通り、本発明により、240nmの速紫外 線領域から、500nmまでの広い紫外線領域にわ たり優れた光透過性を有するフォトマスク用防塵 カバーが得られる。

本発明のフォトマスク用防塵カバーの製造方法 としては、溶液キヤスト法及び溶融押出し法によ り製造出来る。溶媒に溶解しうる弗素系重合体に 5 あつては、溶媒に適当量の弗素系重合体を溶解 し、平滑基板上にスピンコーターを利用して塗布 するなり、ナイフコーターで塗布する方法等で均 一厚みの膜を形成せしめ、ついで、フレームをこ の膜に固着後、基板よりハク離させる方法、及び 過性に優れた重合体であることは公知であるが、 10 当該重合体の溶媒に溶解しないベースポリマーフ イルム上にキヤスト成膜し、フレームを固着後、 当該重合体を溶解させない溶媒で、ベースポリマ ーフイルムを溶解除去する方法等によりフォトマ スク用防塵カバーが製造出来る。

6

- 又、溶媒に溶解しない弗索系重合体にあつて は、溶融させて成膜する方法、例えば、Tダイ 法、インフレーション法等により薄膜を製造後こ の薄膜を切り取りフレームにシワなく張り固着さ せる方法等によりフォトマスク用防塵カバーを製 20 造出来る。

(実施例)

以下、実施例にて本発明を更に詳細に説明す る。

尚、実施例、比較例に於いて、膜の厚みの測定

薄膜の厚み測定は、分光々度計で測定した膜の 透過率が干渉波を生じる様な比較的薄いものにあ つては測定された隣りあう干渉波の山のピーク波 長をそれぞれ λ_1 、 $\lambda_2\mu m$ ($\lambda_1 > \lambda_2$) とし、 λ_1 での する際に生じる光路差を減少させる上でも有効で 30 干渉数をNとすれば22での干渉数はN+1となる ので、薄膜の屈折率をnとすれば、薄膜の厚み dumは次式で与えられる。

$$d = (\lambda_1 \times N) / (2 \times n)$$

$$N = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

又、干渉波が生じない比較的厚い薄厚にあつて は、ショッパー型膜厚計によつた。

実施例 1

攪拌器付50ℓステンレスポットに乳化剤として 出来るか、又、同じ光路差が良ければ膜厚みの厚 40 フロラードFC-143(商品名;3M社製) を0.3wt %を含む水を29.5 ℓ入れフタをし、攪拌しながら 窒素ガスを0.5MPaの圧力で満たし、更に排気す る操作を5回繰り返す。

続いて容器を85℃に加熱し、温度が安定した後

テトラフロロエチレン (TFE) /ヘキサフロロ プロピレン (HFP) / 弗化ピニリデン (VdF) が20.3/74.2/5.5モル%の割合の混合ガスを内部 圧力が0.3MP。になる迄圧入し、続いて排気する 操作を3回繰返し、4回目に0.8MP。の内圧にす る。攪拌を続けながら連鎖移動剤としてジエチル マロネート2.95 8、及び遊離性開始剤として過硫 酸アンモニウムの10wt%水溶液500 g を圧入し重 合を開始する。10分間で内部の圧力が0.1MPa迄 低下する様に攪拌速度を調整しながら、内部圧力 10 が0.7MPa迄低下したら、TFE/HFP/VdFの比 率が49.4/18.4/31.8モル%の混合ガスを圧力が 0.8MPaになる迄追添する操作を繰り返す。14回 目の追添作業の後更にジエチルマロネートを295 8追加し重合を続ける。重合時間が310分で排気 15 ームの端面にエポキシ接着剤 (昭和高分子㈱製; を行ない攪拌を停止し、容器から分散液を取出 す。得られた分散液に凝集剤として塩化マグネシ ウムを添加して凝集させ沪過により凝集物を取出 し、水洗し、脱水を7回繰り返した後、80℃で15 時間真空乾燥することによりポリマーを得た。得 20 レームにシワなく薄膜が張れた防塵カバーを得 られた共重合体の組成は、添加したモノマー及び リアクターから排気されたモノマーのマスパラン スからTFE/HFP/VdFが46.8/30.6/22.6重量 %と計算され、HFPとVdFの比は1.35: 1 であ

得られた共重合体の物性は、ASTM D-1283 -73による90℃、2.16kg荷重に於けるフローレー トは0.68 8/10分であった。又、ASTM D-3418-75による熱分析の結果、融点は観察されな かつた。

つた。

この共重合体を巾500㎜のTダイ及びキヤスト ロール付取付機の付いた25㎜押出機により、シリ ンダー部及びダイ部の温度を200℃、キャストロ ール温度を30℃にして、ダイリップ、引取速度を ルムの屈折率はアツベの屈折計により1.36であつ た。

次いで、得られたフィルムを適当な大きさに切 り取り、シワのない状態で周囲を固定し、この上 に端面にエポキシ接着剤(昭和高分子㈱製、アラ 40 ルダイトラピツド)を塗布したアルミフレームを 押し付け、1時間硬化させ、フイルムとアルミフ レームを接着させた。接着後、フレームの外側に

はみ出したフイルムを切り取り、フオトマスク用 防塵カパーを作成した。

得られた防塵カバーの膜の光線透過率は、 240nmで90.5%、290~500nmで平均94.0%であ 5 り、干渉波は観測されなかつた。(第1図参照) 実施例 2

実施例1の重合体をパーフロロー2ーメチルー 1ーオキシー3ーチアシクロヘキサンー3,3-

解させ、この溶液をシリコン基板上にスピンコー ターにて塗布し、乾燥させた。次いでアルミフレ アラルダイトラピッド)を塗布し、上記シリコン 基板上の膜と接着させ1時間硬化させた。

このものを水の中に浸し、30分放置後基板をハ ク離させ水より取出し風乾させることにより、フ

得られた防塵カバーの膜は分光々度計により干 渉液が観察され、240nmでの光線透過率は平均 92.5%、290~500nmで平均94.5%であった。又 25 干渉波から膜厚みは2.70μmであつた。(第2図参 (到

比較例 1

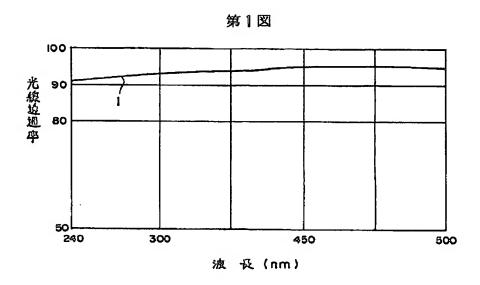
ニトロセルロース(旭化成工業㈱製、HIGー 20) を酢酸nープチルに溶解させ、10wt%の溶 30 液を調製した。

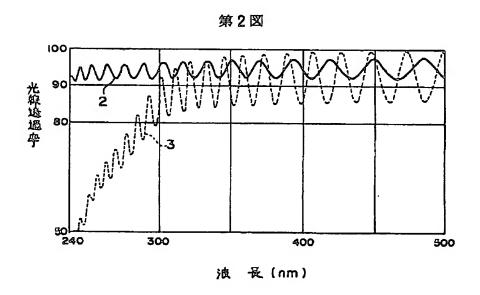
この溶液を使い、実施例2と同様の方法により 防塵カバーを作製した。

得られた防塵カバーの薄膜は、膜厚み2.861μm であり、干渉波が観測された。又、この膜の光線 調整して13μmのフイルムを作成した。このフイ 35 透過率は、240nmで35%であり、350nm付近で の最大透過率は98.2%、最低透過率は84.8%で、 平均91.5%であつた。又、290~450nmでの平均 透過率は91.0%であつた。(第2図参照)

図面の簡単な説明

第1図は、実施例1の薄膜の分光々度計による 光線透過率曲線、第2図は実施例2及び比較例1 の薄膜の分光々度計による光線透過率曲線(2: 実施例2、3:比較例1)を示すグラフである。





PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-083032

(43)Date of publication of application: 11.05.1985

(51)Int.CI.

G03F 1/00 H01L 21/30

(21)Application number: 58-189892

(22)Date of filing:

13.10.1983

(71)Applicant: ASAHI CHEM IND CO LTD

(72)Inventor: FUKUMITSU YASUNORI

KONO MITSUO

(54) DUSTPROOF COVER FOR PHOTOMASK WITH SUPERIOR LIGHT TRANSMITTANCY

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a dustproof cover for a photomask having superior light transmittancy by selecting a polymer absorbing no light, forming a thin film inhibiting scattering and reflection with the polymer, and fixing the film on a frame without creasing it.

CONSTITUTION: A tetrafluoroethylene-vinylidene fluoride copolymer having ≤1.42 refractive index is dissolved in methyl ethyl ketone to prepare a 20wt% soln. This soln. is coated on a silicon substrate by means of a spin coater, and it is dried to form a thin film on the substrate. An epoxy adhesive is applied to an Al frame, the frame is adhered to the thin film, and the adhesive is cured for 1hr. Thus, a dustproof cover for a photomask having superior light transmittancy in a wide range of far ultraviolet rays to ultraviolet rays can be obtd. The transmittance in 240W290nm is ≥90%, and the average transmittance in 290W 500nm is ≥93.5%. The thickness is about 10μm, and interference waves are not observed with a spectrophotometer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office